**附件3**

**高雄區農業改良場研究成果技術移轉意願書**

|  |  |
| --- | --- |
| 廠商名稱 |  |
| 移轉技術名稱 | 可可果實自動剖殼機械製造及裝配技術 |
| 科技計畫名稱 | 可可果實自動剖殼及果殼分離機械之開發 |
| 計畫主持人 | 潘光月 |
| 擬利用技術內容 | 果實剖殼機械作業流程之相關機構與技術。 |
| 授權地區 | 我國管轄區域內，產品銷售出口地區不限 |
| 預期應用範圍及預期產品 | 1.預期應用範圍：可可剖殼作業。2.預期產品：可可果實自動剖殼機械。 |

申請人（公司代表人）：　　 （簽章）

申請日期：　 　年　 　　月　 　日